10.10 ig 69日本分類 H 01 I 99(5)C 3 H 05 k G 03 c 59 G 416

C 23 f

6045

日本国特許厅

1件公

**印特許出願公告** 

8746 - 42658

**网公告 昭和46年(1971)12月16日** 

条明の数 2

2

(全4頁)

1

116 A 432

❷ホトレジストフイルムの形成方法

顧 昭43-29801

金田 昭43(1968)5月4日

砂発 明 者 小野員正

武蔵野市銀町3の9の11日本電

信電話公社電気通信研究所內

固 送野勝

同所

加產期郎 同

同所

包出 顧 人 日本電信電話公社 指定代理人 上田常孝

## 図面の簡単な説明

第1図a,bおよびcはスピンナ強付における ホトレジストフイルムの膜厚とスピンナ回転数と の関係の説明図、第2図は本発明に使用する装置 の一例を説明するための概略図である。

## 発明の詳細な説明

|本発明は半導体装置の製作に際して用いられる| ホトレンストフイルムを形成する方法に関するも のである。

半導体装置(集積回路、トランジスタ等)を製 作するに際しては、半導体材料のホトエッチング 25 乾燥状態であつてかつ周辺部は未乾燥状態である 加工法が広く用いられている。これは半導体材料 表面に感光性樹脂 (例えば商品名KPR、KTFR等) を塗布していわゆるホトレジストフイルムを形成 したのち、必要形状のパターンマスクをホトレジ れを現像して半導体表面 ヒホトレジストフ イルム のパターンを作り、さらにエッチング工程を経て 目的の寸法、形状に半導体材料を加工する方法で ある。この方法によって微細な半導体装置を高精 度でしかも一枚のウェハ内に歩留り良く製作する 35 回転用モータの入力回路が切替えられてその回転 ためには、このウエハ表面にピンホールが少なく 表面に一定の農學を有するホトレジストフィルム。 を確実に形成することが重要な条件の一つである。

通常ホトレジストフイルムを形成するKは、ス ピンナと呼ばれるウエハ回転装置上に半導体を装 着してこの上に感光性樹脂を適当量 前下してスピ ンナを回転しながら乾燥する方法によって行われ 5 る。このときのスピンナ回転数が速心力を決定し、 形成するホトレジストフイルムの膜厚を決定する わけであるが、腐下した感光性樹脂は回転による 遠心力によつて常にウエハ外間部に多量に加る形 をとるため、乾燥後の半導体ウエハ周辺部には中 10 心部より膜の厚い部分ができる。このためつぎの 露光工程において、パターンマスクとホトレジス トフイルムとの重ね合わせ面における密着が妨げ られ、半導体ウエハ中心部にはパターンマスクと の間にすき間が生じ、第光、現像によつて形成さ 15 れる半導体ウエハ上のパターンの解像度が低下し て不鮮明なものとなり、微細加工が不可能となる。 本条明は、このような欠点を除くため多くの実 験を行つた結果なされたもので、改良されたホト レジストフイルムの形成 方法を 提供するものであ 20 S.

本発明はホトレジストフィルムのスピンナ盤布 において、第1工程でフイルムを形成すべき半導 体材料表面の中央部において所期の厚さのフイル ムが形成される回転数で、中央部の感光性樹脂は 時点までスピンナの回転、複雑を行い、引続き無 2工程で第1工程の回転数を越える回転数でスピ ンナを回転して半導体材料表面の 周辺部にあって 未乾燥状態にある部分の感光性樹脂を飛散させて ストフイルムと密着して重ね合わせて鮮光し、こ 30 膜厚を均一にする方法の第1の発明およびこの方 法に よつてホトレジストフイルムを形成せしめる にさいしてホトレジストフイルム影像時に生ずる 干渉色の変化を比色計で電気的に検出し、この出 力があらかじめ設定した値に達した時にスピンナ 数を変化させる第2の発明とに分れる。

> - 以下図面を用いて本発明を詳細に説明する。 第1回aは回転していない状態を示す図で、ス

ピンナヘッド1に適宜な方法で固定してある半導 体ウエハ 2の上に 感光性樹脂 3 を適当量 滴下した 状態を示し、感光性樹脂は表面張力によつて半導 体ウエハ上になる。次に第1工程としてあらかじ め求めてあるスピンナ回転数とその場合に得られ "5 るホトレジストフイルム膜厚との関係より求めた 必要とする回転数でスピンナヘッド1を一定時間 回転させる。このとき感光性樹脂3は第1図 bK 示す状態となり、半導体ウェハ2の中央部分8の 感光性樹脂は一定の膜厚Tのホトレジストフイル 10 行うようにする。スイッチ 5の切替えを自動的に ムとなるが、周辺部分8 / では中央部より厚い模 厚T′となる。この状態で回転を続けると最後K は感光性樹脂全体が乾燥して厚さの不均一なフィ ルムが形成されてしまう。し かし乾燥の途中の経 過を詳細に調べると、中央部Sの感光性機能は外 15 与えてこれを動作させる。 周部 S ' のそれより薄いために早く乾燥し、中央 部3では既にフイルムを形成したにもかかわらず 外閣部S′は未だ液体で存在する時期がある。そ とで、この状態に達した時点で第2の工程として スピンナの回転数を急激化上昇させると、間辺部 20 KPR原液を半導体ウエハ上に滴下し、第1工程 8 'の感光性樹脂は大きな速心力のために飛散し てしまつて第1図cのようになり、周辺部8~の ホトレジストフィルムの厚さTo は中央部の厚さ Tと同程度若しくはそれ以下とすることができる。

3

なる方法であつて、この方法によつて得られるホ トレジストフイルムはパタ ーンマスク と完全に密 着する良質フイルムとなり、第光K よつて得られ るパターンの解像度も従来法に比して乾段に改善

上記第1の本発別の方法において、第1の工程 より第2の工程に切替える時点を決定する方法に は種々の方法があるが、その中で次のような事実 を応用すれば容易にその時点を定めることができ る。即ち、感光性樹脂に感光しない光による照明 35 る結果、半導体の加工精度が著しく増加する。さ 下で半導体ウエハ中央部を観察すると、感光性樹 脂に対して何らの影響を与えることなしにその状 態をみることができ、感光性樹脂の乾燥に伴う膜 厚の変化によってそこに数回の干渉色の変化が認 められる。従つて、この干渉色の変化が始り、数 40 で、充分に厚いフイルムを使用することが可能と 回の色変化が終了した時点が感光性樹脂の中央部 が乾燥状態となった時点であることが見出された。

本発明の第2は、第1の工程より第2の工程に 切替える操作を行わせる際、上記のような事実を 応用し、干渉色の変化を比色計によって電気的に 45 ンナ釜布によるホトレジストフイルム形成工程に

検出し、この出力があらかじめ設定した値に速し た時にスピンナ回転用モータの入力回路が切着え られてその回転数が変化するようにしたものであ

本発明の第2を達成する装置の構成の一例は第 2図に示されている。スピンナへッド1を回転す るモータ 4 化対する第 1工程の入力気圧V 1 およ び第2工程の入力電圧VェをVュ<Vュにあらか じめ設定しておき、これをスイッチ5で切替えを 行うには、光頭6で半導体ウエハ2上の感光性機 脂3を照射し、その干渉色の変化を比色計7でデ ジタル的に計数し、あらかじめ設定した干渉色の 変化の回数に達した時にその信号をスイッチ 5 化

とのような本発明の方法を用いれば、 良質のホ トレジストフイルムを容易に得ることができる。 つぎに本発明の実施例を説明する。

温度20℃、湿度20%の窒素雰囲気中で、 として800 rpm の回転数で2分間の回転を行 うと中央部には約0.5 μの厚さのホトレジストフ イルムが形成され、周辺より 1.5~ 2.0 🛤 の周辺 部は高さ約1.5 αの液状の盛上りとなる。 ついで 本発明の第1は、上配のような2つの工程より 25 第2工程として、立上9時間 0.5 秒で回転数を 3000гpmK上げると、3秒程度で液状部分 は飛散し、乾燥後のこの部分は0.5 点以下のチリ メン状ホトレジストフイルムとなつた。従つてこ の後の謀光工程に 際し、実際に半導体装置を作る 30 部分のホトレジストフイルムとパターンマスクと の密剤は極めて良好であつた。

> 以上詳細に説明した如く、本発明によれば、ホ トレジストフイルムとパターンマスクとの密着性 が容易確実に確保され、パターンの解像度が上が らに薄いホトレジストフイルムではピンホールに よるエッチング不良がしばしば問題となるが、本 発明によれば フイルムの厚さ を充分厚くしてもべ メーンマスク \_ の密着性が害われることがないの゛ なり、上記のような問題がなくなるのであつて、 その実用上の効果は顕著なものがある。

## 特許請求の範囲

1 半導体装置製作の過程での感光性樹脂のスピ

6

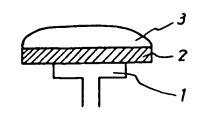
おいて、フイルムを形成すべき半導体材料表面の 中央部において所期の厚さのフィルムが形成され る回転数で中央部の感光性樹脂は乾燥状態であり かつ周辺部は未転換状態である時点までスピンナ 第1の工程における回転数を越え未乾燥状態の感 光性樹脂が飛散するに充分な回転数でスピンナを 回伝させる第2の工程とよりなることを特徴とす るホトレジストフイルムの形成方法。

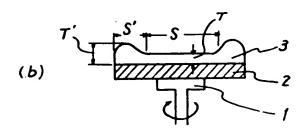
2 半導体装置の製作に際し、所定の回転数でス 10

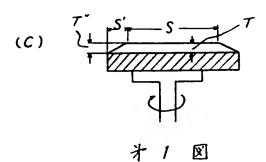
ピンナを回転する第1の工程とこれを越える回転 数でスピンナを回転する第2の工程とよりなる感 光性樹脂のスピンナ強布によるホトレジストフイ ルムの形成工程からなる方法であって、感光性樹 を回転させる第1の工程と、第1の工程に引続き 5 脂の乾燥に伴う干渉色の変化を比色計によつて電 気的に 検出し この出力があらかじめ 股定した値に 達した時にスピンナ回転用モータの入力回路が切 替えられてその回転数が変化する ようにしたこと を特徴とするホトレジストフィルムの形成方法。

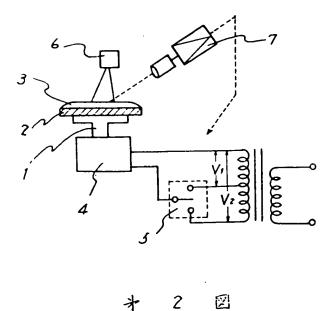
BEST AVAILABLE COPY











BEST AVAILABLE COPY